3D-Gehäuse für Arduino Relais-Module

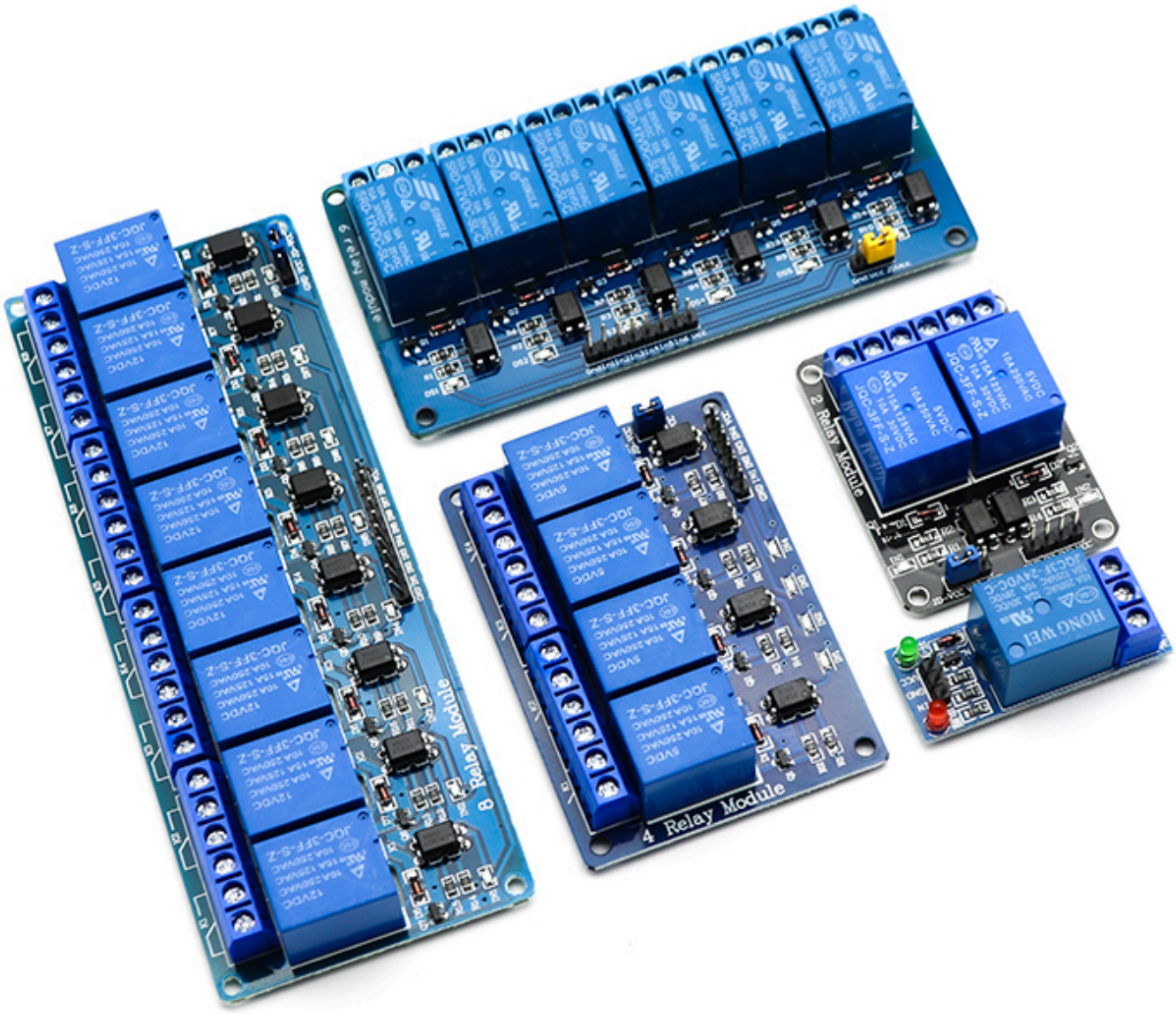
Diese Seite befindet sich aktuell im Aufbau. Für Fehlermeldungen bin ich dankbar. — *Michael 2022/09/01*

Eignung für 3D-Drucker: FFF / FDM ★★★★ SLA / STL ★★★☆

Die Arduino Relais-Karten gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen. Die Lochabstände sind leider nicht genormt, sodass es erforderlich ist, immer das passende Gehäuse zu verwenden. Für alle Varianten gibt es Gehäuse, bei denen eine Aussparung für einen Wannenstecker vorgesehen ist, damit die WS2811-Chips direkt im Gehäuse untergebracht werden können. Bei einigen Varianten gibt es zusätzlich eine Version ohne Aussparung für den Wannenstecker. Die Vielzahl der bereits erhältlichen Dateien erfordert daher eine detaillierte Auflistung.

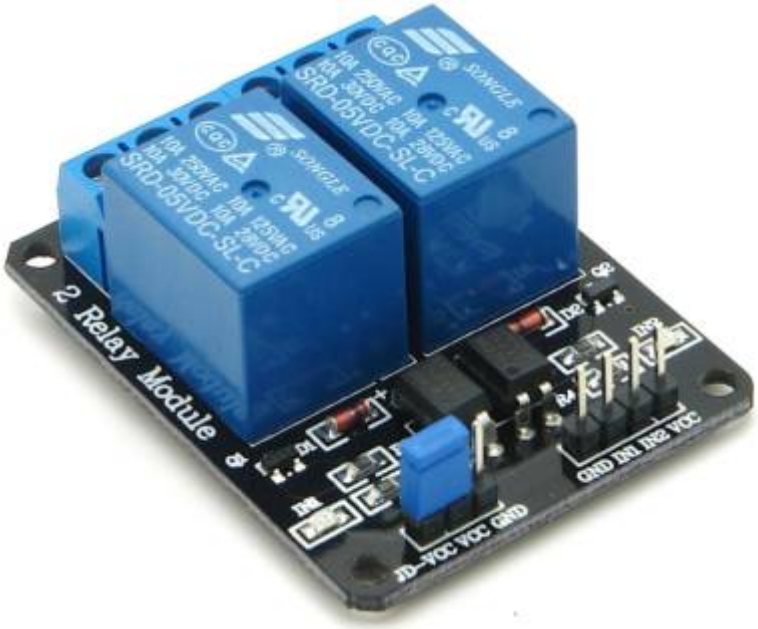
Generell ist bei allen Gehäusen mit IDC-Stecker auch ein kleiner Raum für die Unterbringung einer WS2811-Schokoladentafel oder eines Abschnitts der 503 Multi-Use Platine vorgesehen. Bei Gehäusen ohne IDC-Stecker ist nur eine Aussparung für das Kabel vorhanden, mit dem die Relais beispielsweise an einen Single-LED-Connector angeschlossen werden können.

An dieser Stelle seien noch mal die Anschlussbeispiele an die Multi-Use-Platine und an die WS2811-Schokoladentafel erwähnt.

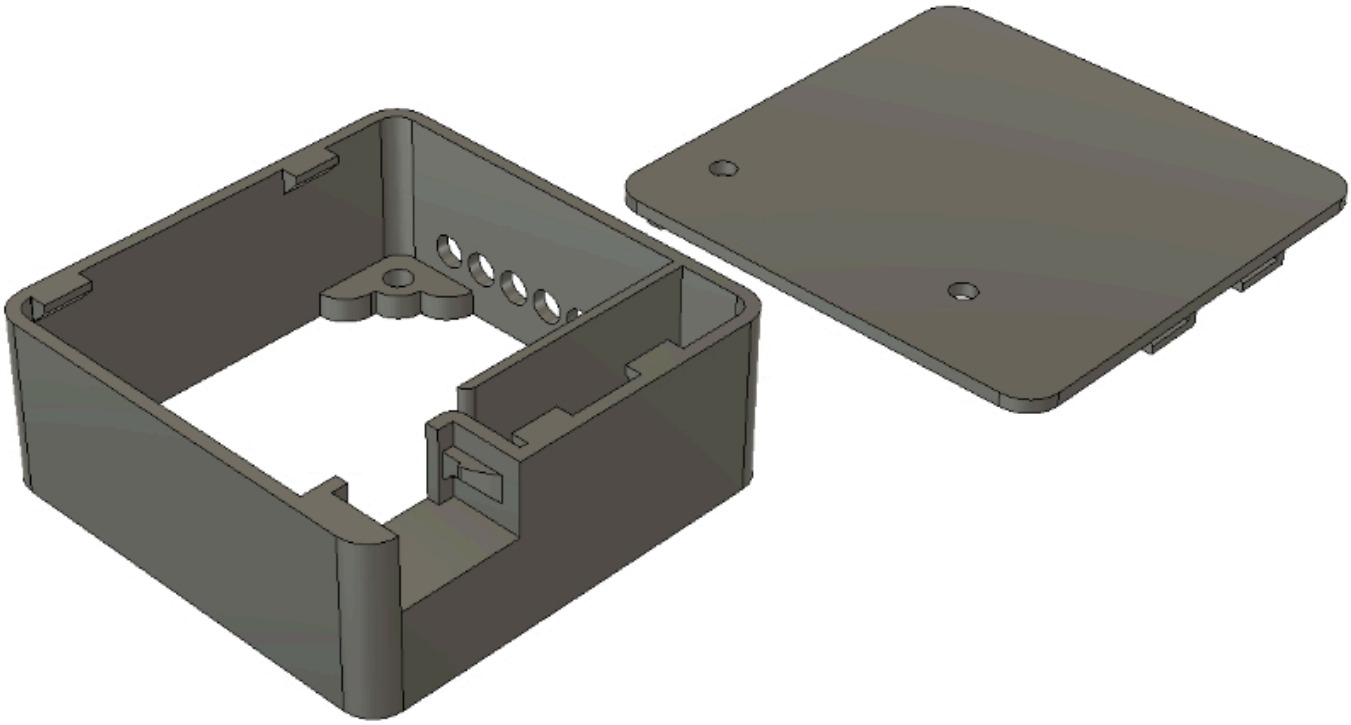


Alle Gehäuse sind so konstruiert, dass sie ohne Stützstruktur gedruckt werden können. Da im Bereich der IDC-Stecker große Körper verwendet werden, sollte mit ca. 20% Infill gedruckt werden. Die Wandstärken sind idealerweise mit einer 0,4 mm Düse zu drucken. Aber auch mit feineren Düsen ist der Druck kein Problem. Es dauert dann eben länger.

Gehäuse für 2-fach Relais



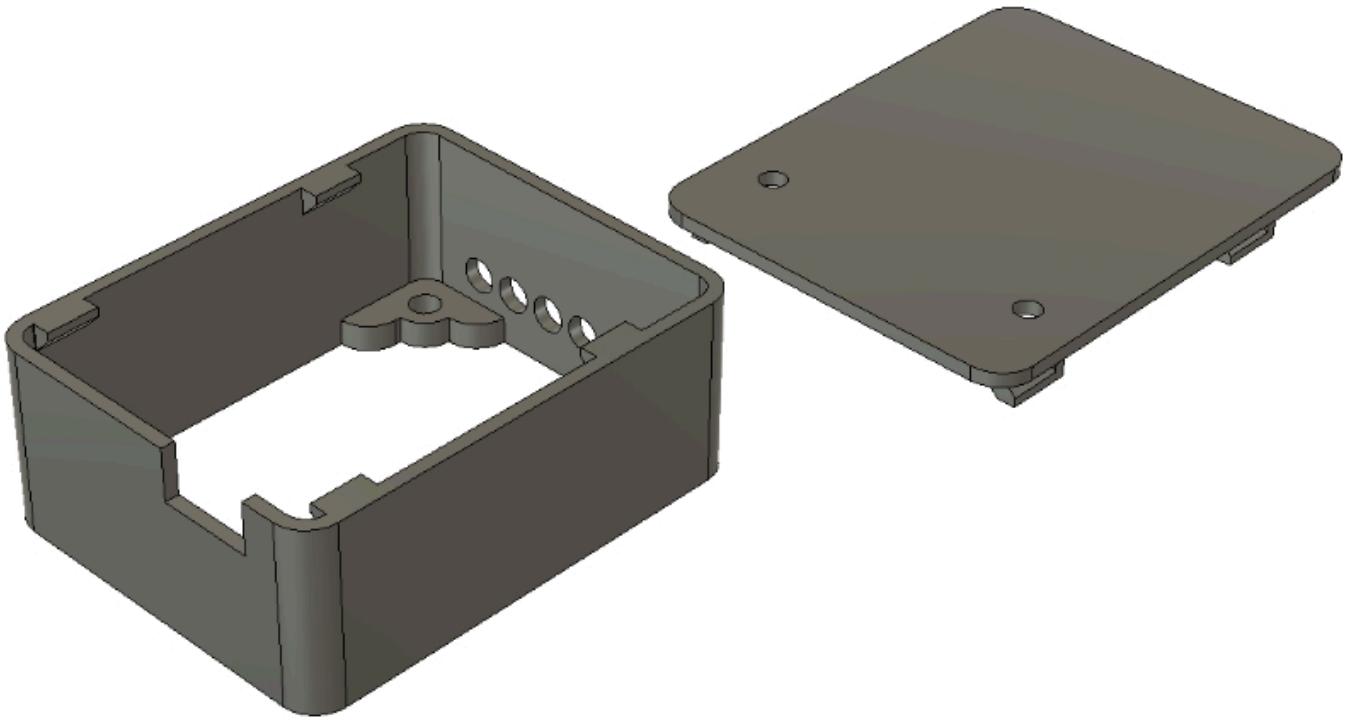
Version mit IDC-Stecker:



Downloadlink (Lochabstand 33 x 44,5 mm):

- Gehäuse
- Deckel

Version ohne IDC-Stecker:



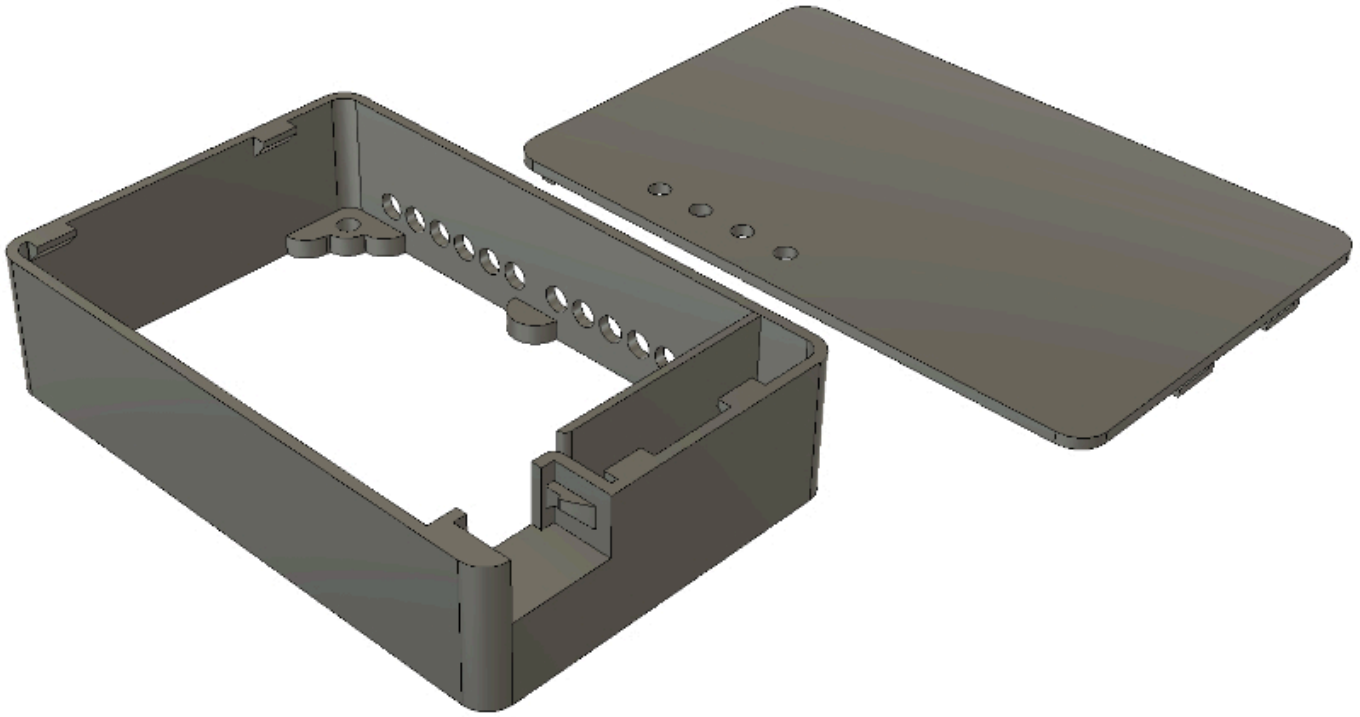
Downloadlink (Lochabstand 33 x 44,5 mm):

- Gehäuse
- Deckel

Gehäuse für 4-fach Relais



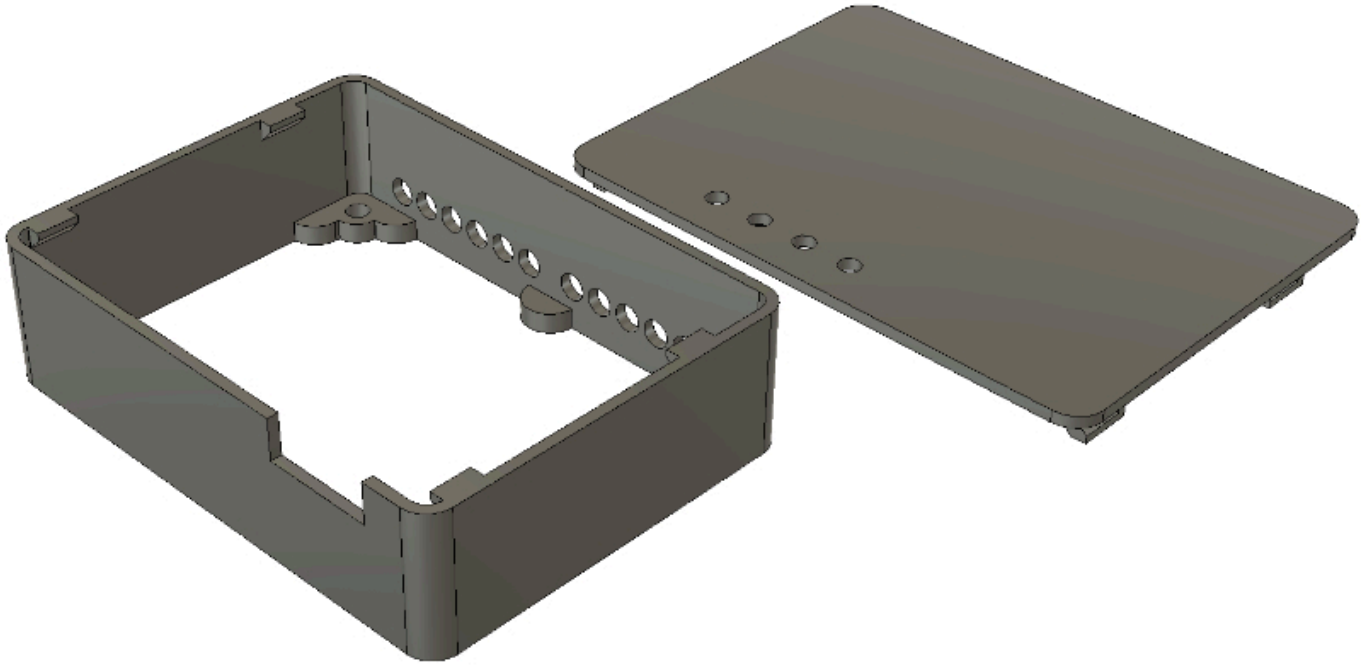
Version mit IDC-Stecker:



Downloadlink (Lochabstand 68 x 48 mm):

- Gehäuse
- Deckel

Version ohne IDC-Stecker:



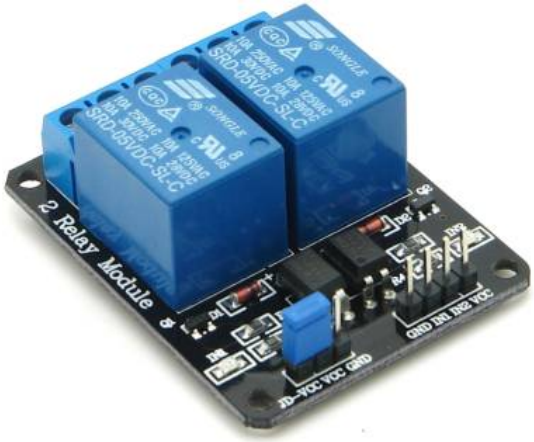
Downloadlink (Lochabstand 68 x 48 mm):

- Gehäuse
- Deckel

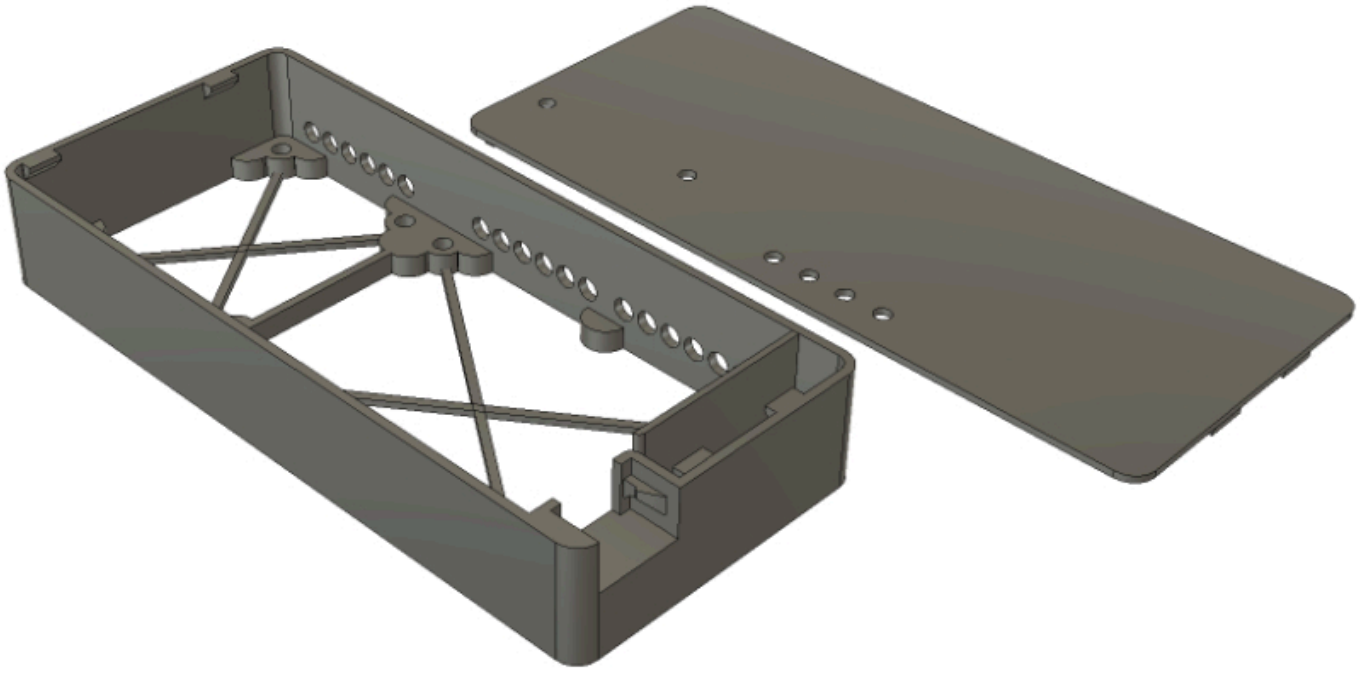
Gehäuse für 2+4-fach Relais

Das gemeinsame Gehäuse für das 2-Kanal- und das 4-Kanal-Relais stellt eine Besonderheit dar, weil man das Ganze so im Inneren mit zwei WS2811 (Schokotafel) direkt betreiben kann.





Version mit IDC-Stecker:



Downloadlink (Lochabstand 33 x 44,5 mm plus 68 x 48 mm):

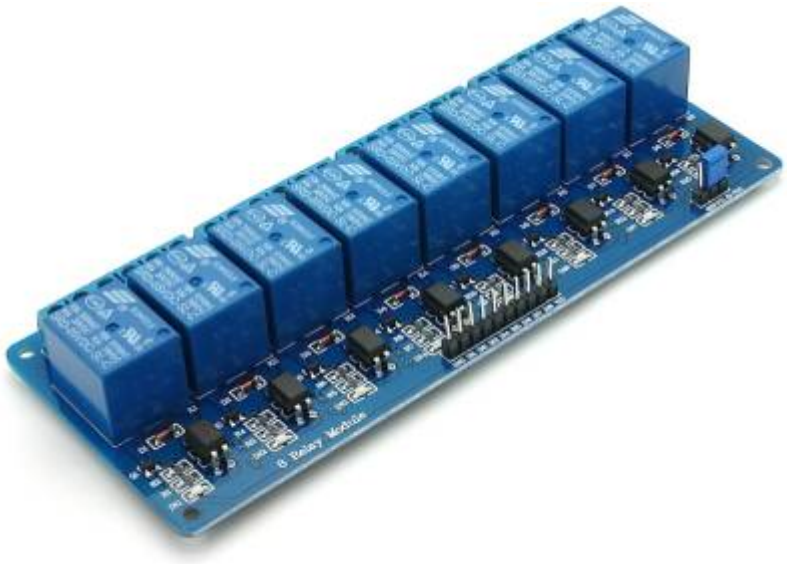
- Gehäuse
- Deckel

Gehäuse für 6-fach Relais

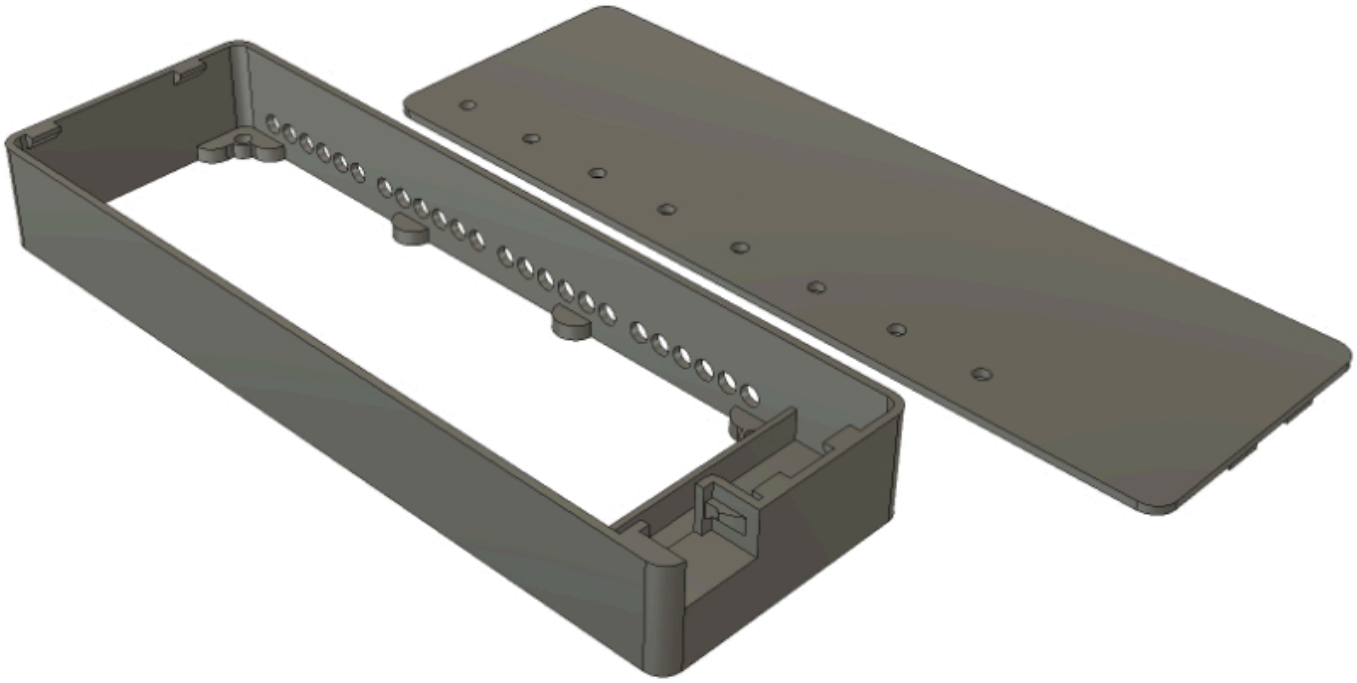
Ein Gehäuse für ein 6-Kanal-Relais kann auf Wunsch angefertigt werden. Mir steht aktuell kein passendes Relais zur Verfügung, sodass ich die Abmessungen nicht habe. — *Michael*



Gehäuse für 8-fach Relais



Version mit IDC-Stecker:



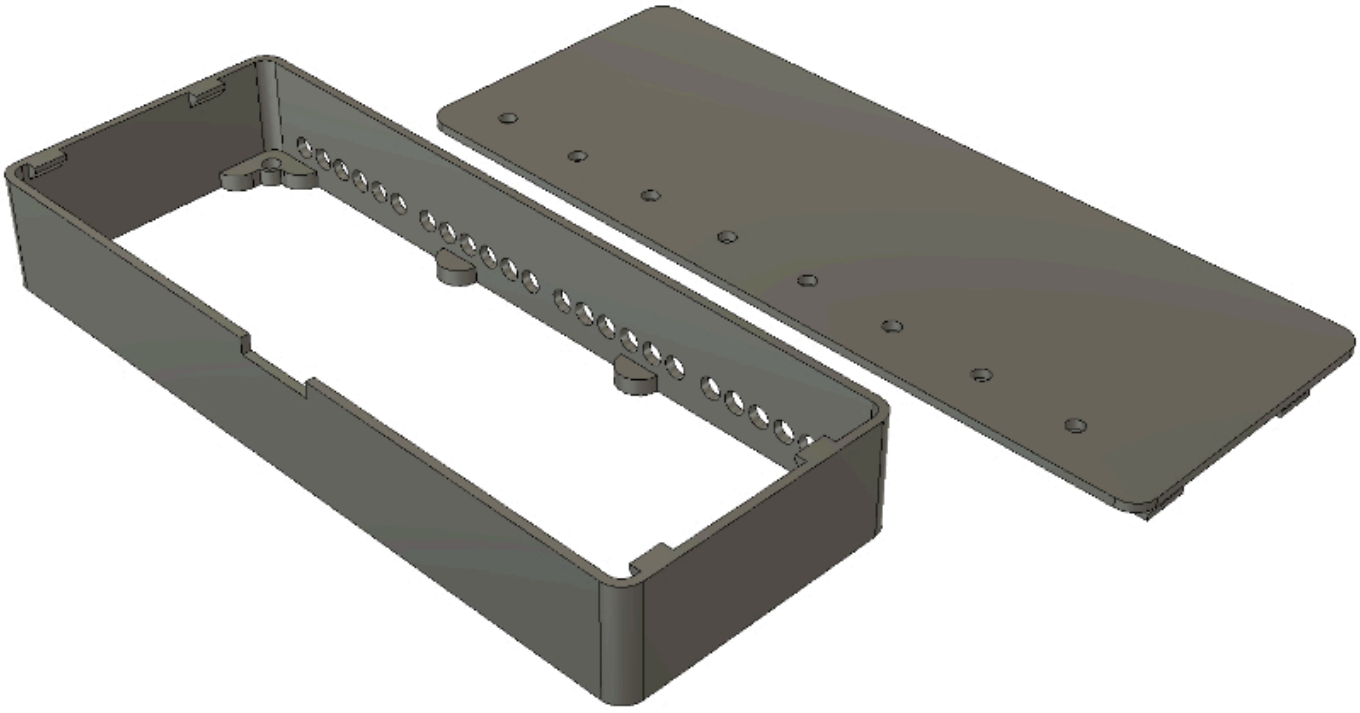
Downloadlink (Lochabstand 132 x 44 mm):

- Gehäuse
- Deckel

Downloadlink (Lochabstand 128,5 x 46,5 mm):

- Gehäuse
- Deckel

Version ohne IDC-Stecker:

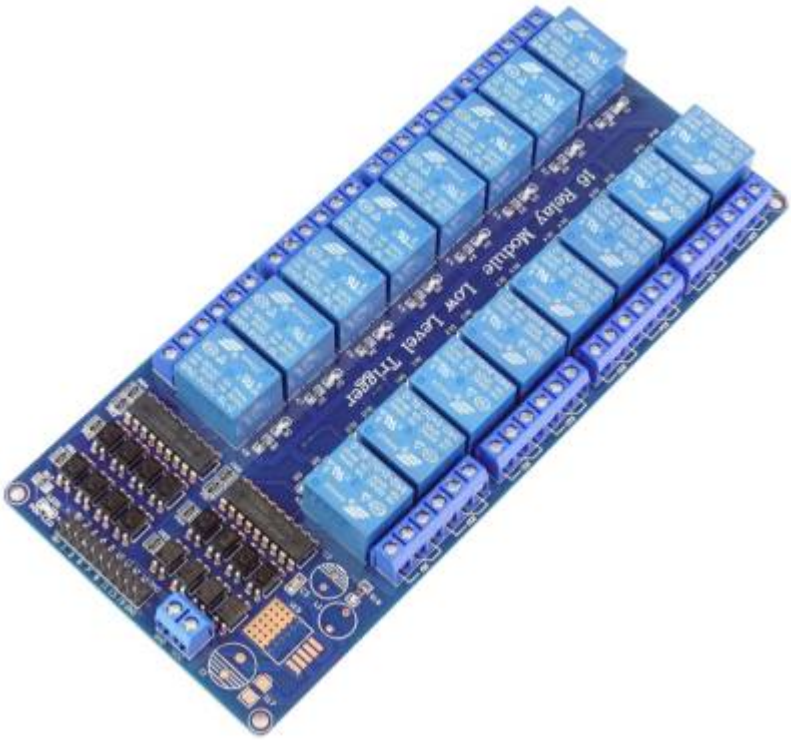


Downloadlink (Lochabstand 132 x 44 mm):

- Gehäuse
- Deckel

Gehäuse für 16-fach Relais

Ein Gehäuse für ein 16-Kanal-Relais kann auf Wunsch angefertigt werden. Mir steht aktuell kein passendes Relais zur Verfügung, sodass ich die Abmessungen nicht habe. — *Michael*



From:
https://wiki.mobaledlib.de/ - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/relais?rev=1662037869

Last update: **2022/09/01 14:11**